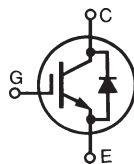


HiPerFAST™ IGBTs B2-Class High Speed w/ Diode

IXGA16N60B2D1
IXGP16N60B2D1
IXGH16N60B2D1

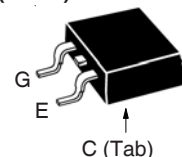
$V_{CES} = 600V$
 $I_{C110} = 16A$
 $V_{CE(sat)} \leq 1.95V$
 $t_{fi(typ)} = 70ns$



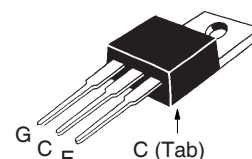
Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^{\circ}C$ to $150^{\circ}C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}C$ (Chip Capability)	40	A
I_{C110}	$T_C = 110^{\circ}C$	16	A
I_{F110}	$T_C = 110^{\circ}C$	11	A
I_{CM}	$T_C = 25^{\circ}C$, 1ms	100	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_J = 125^{\circ}C$, $R_G = 22\Omega$ Clamped Inductive load	$I_{CM} = 32$ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^{\circ}C$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^{\circ}C$
T_{JM}		150	$^{\circ}C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^{\circ}C$
M_d	Mounting Torque (TO-220 & TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb.
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^{\circ}C$
T_{SOLD}	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	260	$^{\circ}C$
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^{\circ}C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^{\circ}C$			25 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 12A$, $V_{GE} = 15V$, Note1 $T_J = 125^{\circ}C$		1.65	1.95 V V

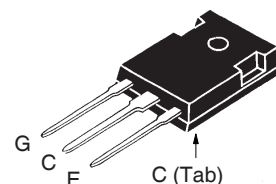
TO-263 AA (IXGA)



TO-220AB (IXGP)



TO-247 (IXGH)



G = Gate C = Collector
E = Emitter Tab = Collector

Features

- Optimized for Low Conduction and Switching Losses
- Square RBSOA
- Anti-Parallel Ultra Fast Diode
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 12\text{A}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	8		S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		675	pF
C_{oes}			70	pF
C_{res}			20	pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 12\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		24	nC
Q_{ge}			5	nC
Q_{gc}			13	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 12\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}$, $R_G = 22\Omega$ Note 2		18	ns
t_{ri}			20	ns
E_{on}			0.16	mJ
$t_{d(off)}$			73	ns
t_{fi}			70	ns
E_{off}			0.12	0.22 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 12\text{A}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}$, $R_G = 22\Omega$ Note 2		17	ns
t_{ri}			20	ns
E_{on}			0.26	mJ
$t_{d(off)}$			140	ns
t_{fi}			125	ns
E_{off}			0.38	mJ
R_{thJC}	TO-220 TO-247			0.83 $^\circ\text{C/W}$
R_{thCK}			0.50 0.21	$^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$

Reverse Diode (FRED)

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 10\text{A}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, Note 1 $T_J = 125^\circ\text{C}$		1.7	3.0 V V
I_{RM}	$I_F = 12\text{A}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $-di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$		2.5	A
t_{rr}			110	ns
t_{rr}	$I_F = 1\text{A}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $-di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 30\text{V}$		30	ns
R_{thJC}				2.5 $^\circ\text{C/W}$

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher $V_{CE}(\text{Clamp})$, T_J or R_G .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.40	0.74	.016	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	8.00	8.89	.380	.320
E	9.65	10.41	.380	.405
E1	6.22	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.13	0	.005

[illegible]

Pins: 1 - Gate 2 - Collector
3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
O	.100	.125	2.54	3.18

1 = Gate
2 = Collector
3 = Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.7	5.3
A ₁	.087	.102	2.2	2.54
A ₂	.059	.098	2.2	2.6
b	.040	.055	1.0	1.4
b ₁	.065	.084	1.65	2.13
b ₂	.113	.123	2.87	3.12
C	.016	.031	.4	.8
D	.819	.845	20.80	21.46
E	.610	.640	15.75	16.26
e	.215	BSC	5.45	BSC
L	.780	.800	19.81	20.32
L ₁		.177		4.50
ØP	.140	.144	3.55	3.65
Q	.212	.244	5.4	6.2
R	.170	.216	4.32	5.49
S	.242	BSC	6.15	BSC

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

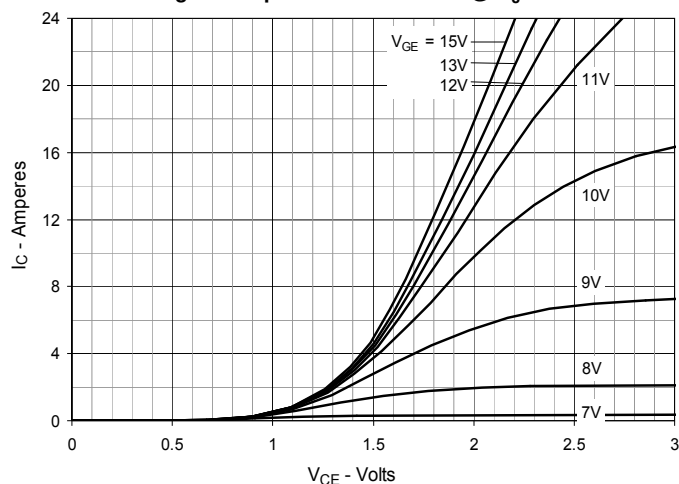


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

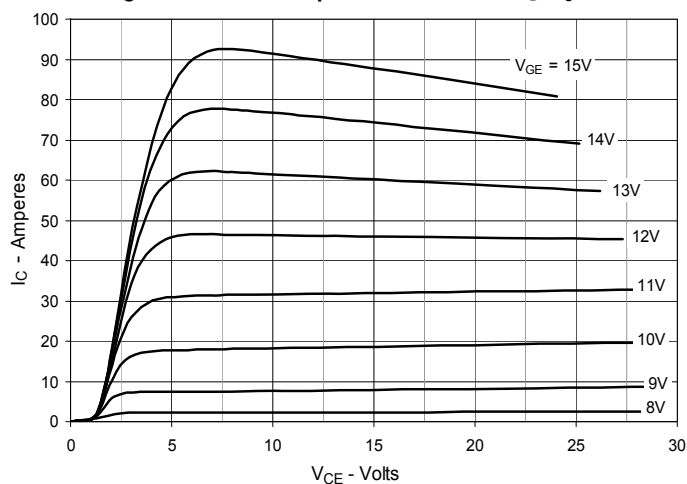


Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

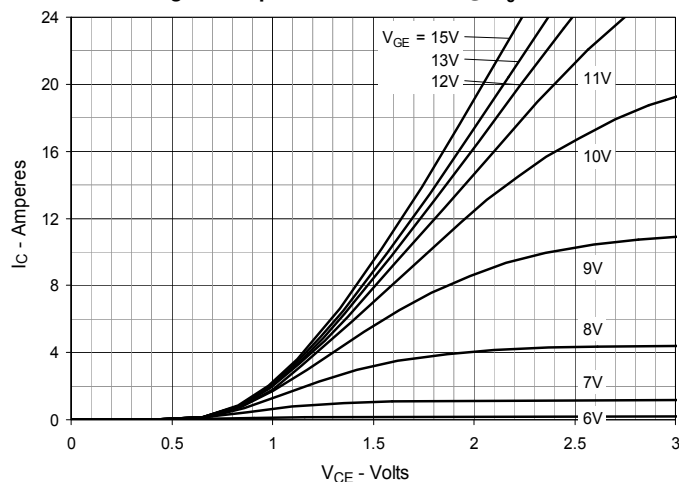


Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

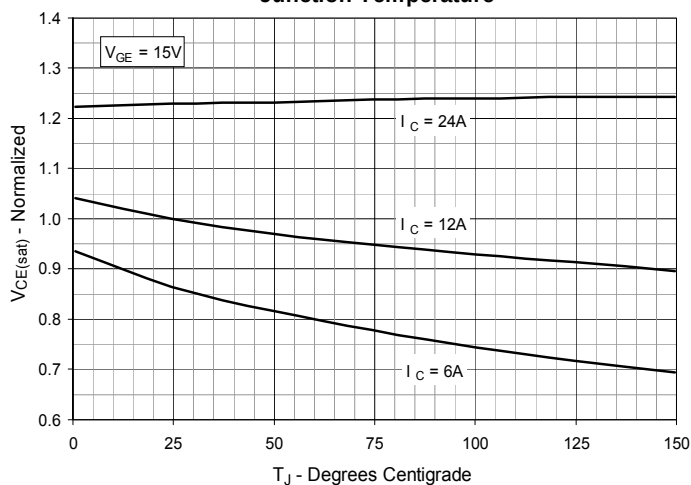


Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

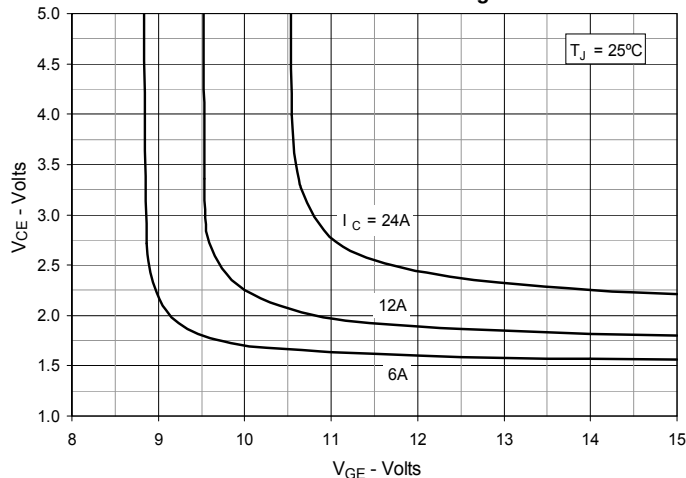


Fig. 6. Input Admittance

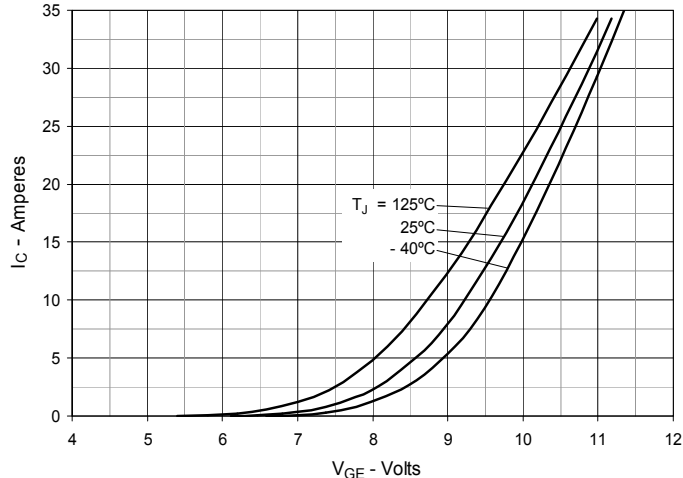


Fig. 7. Transconductance

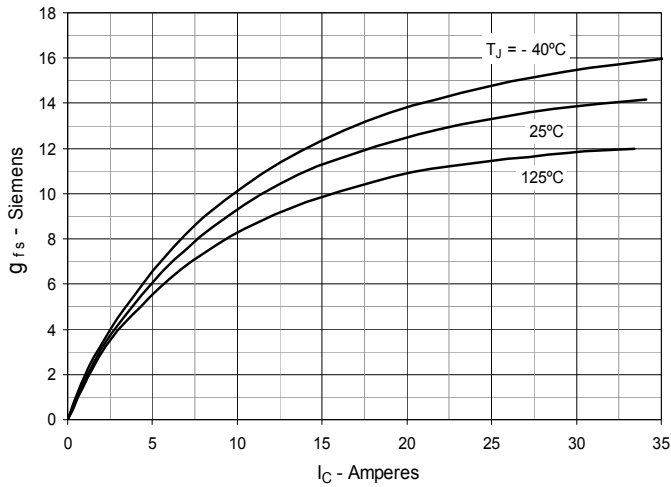


Fig. 8. Gate Charge

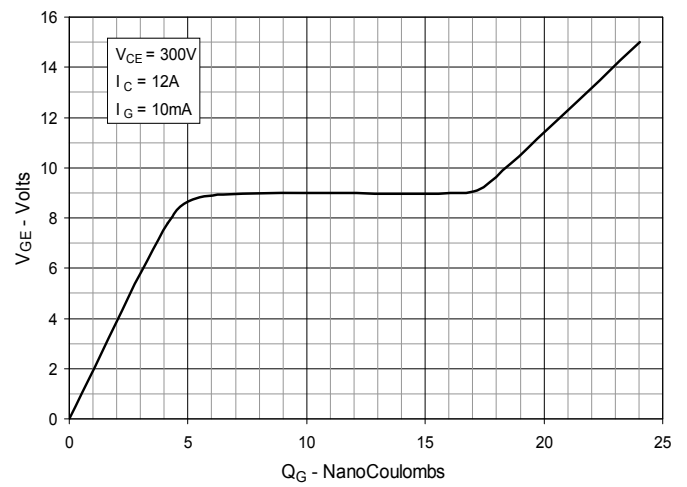


Fig. 9. Capacitance

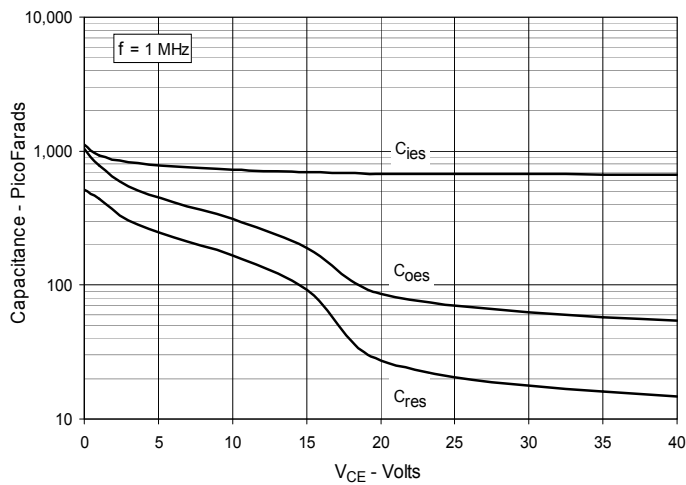


Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area

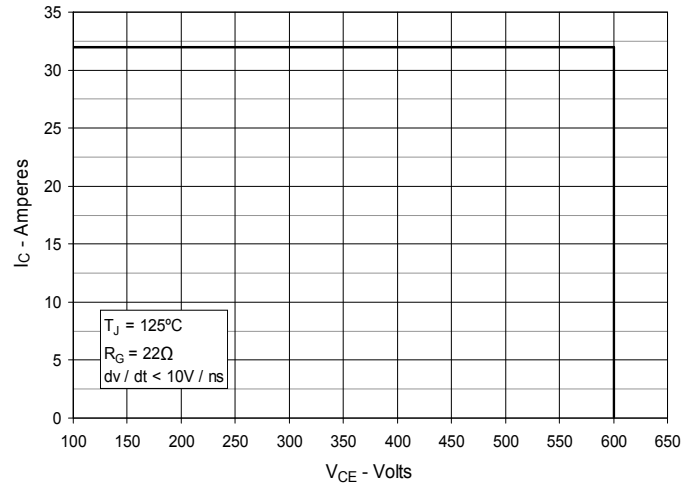


Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance

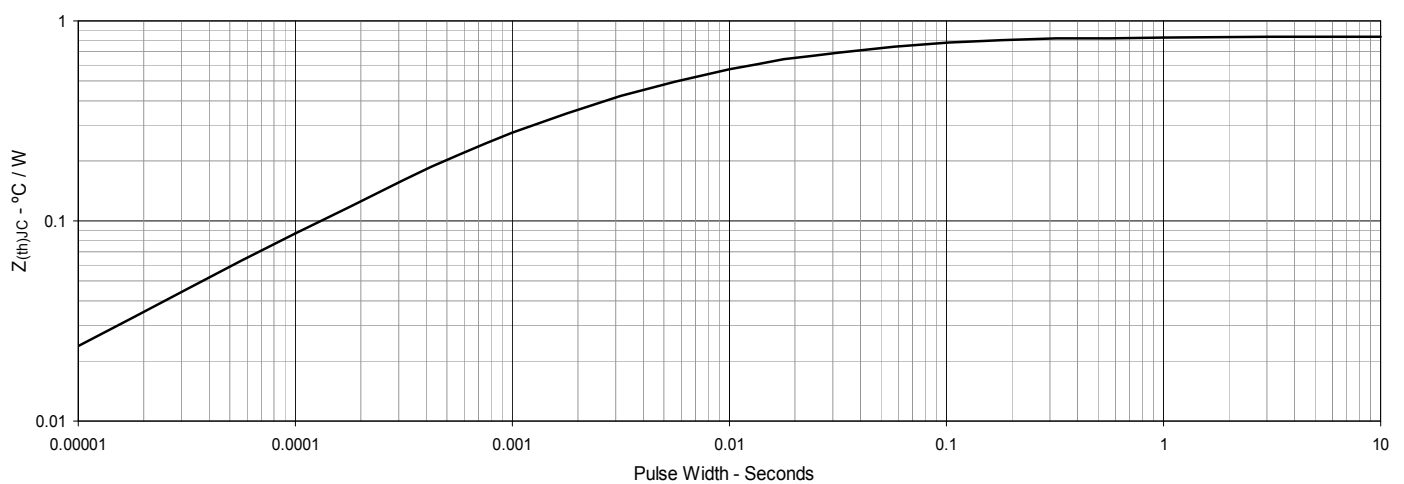


Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance

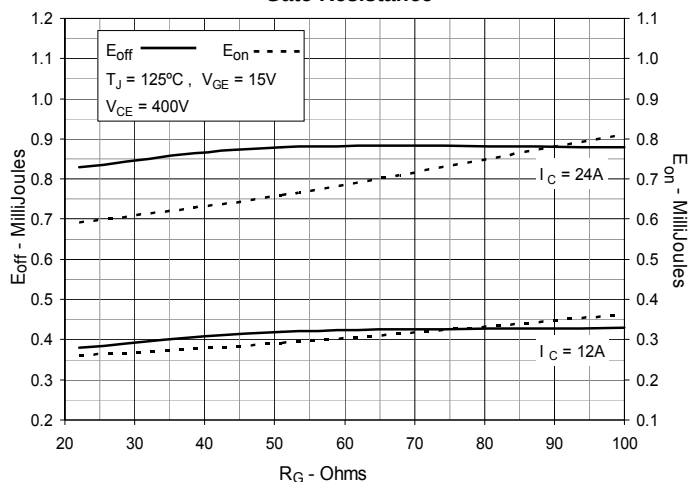


Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current

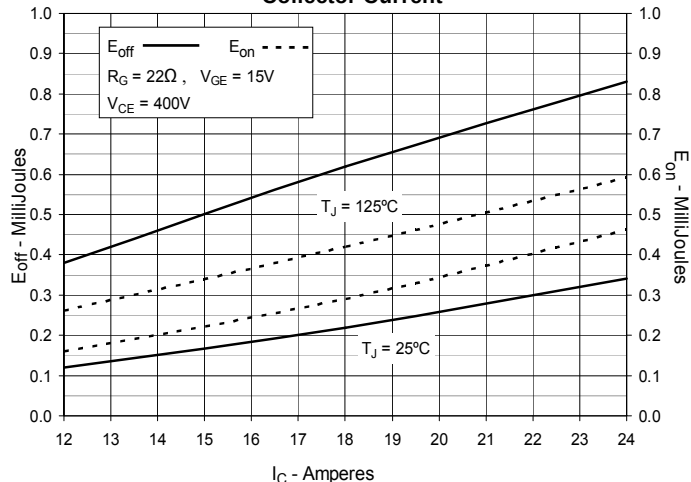


Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature

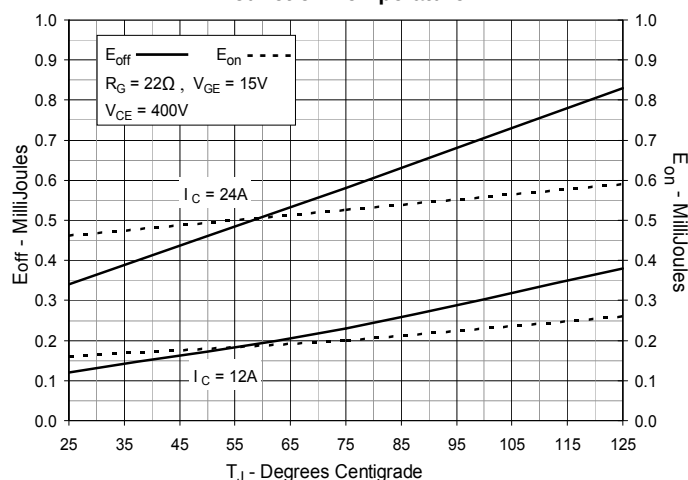


Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance

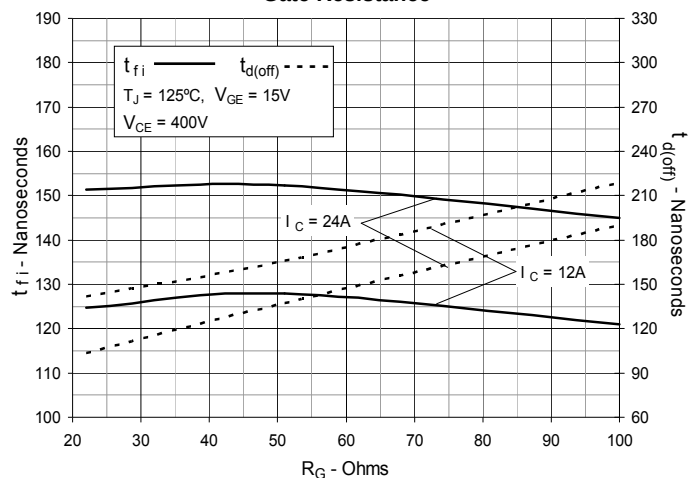


Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current

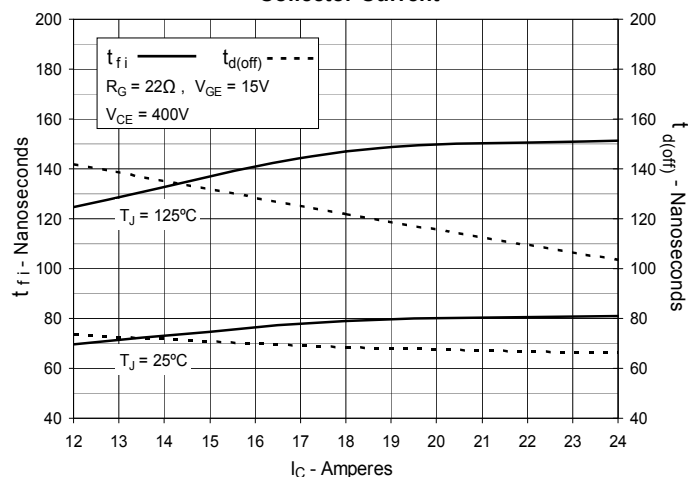


Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature

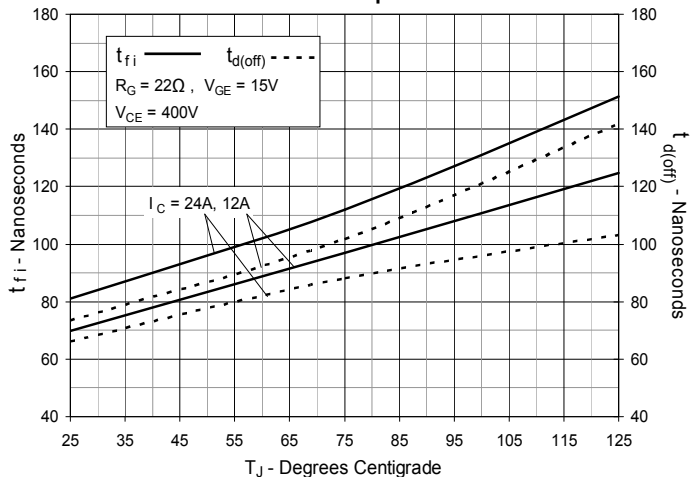


Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance

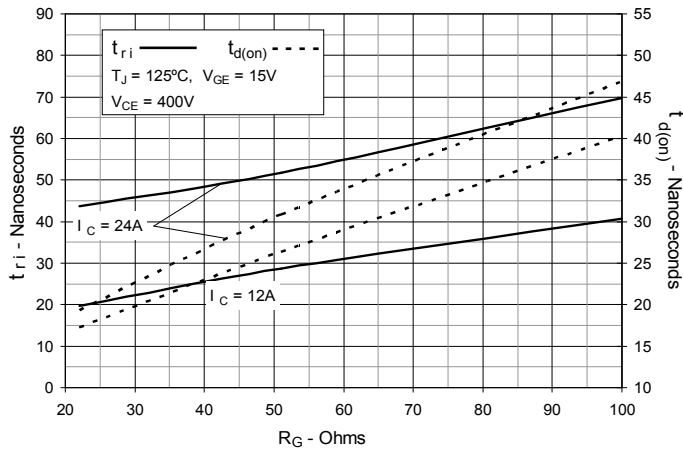


Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current

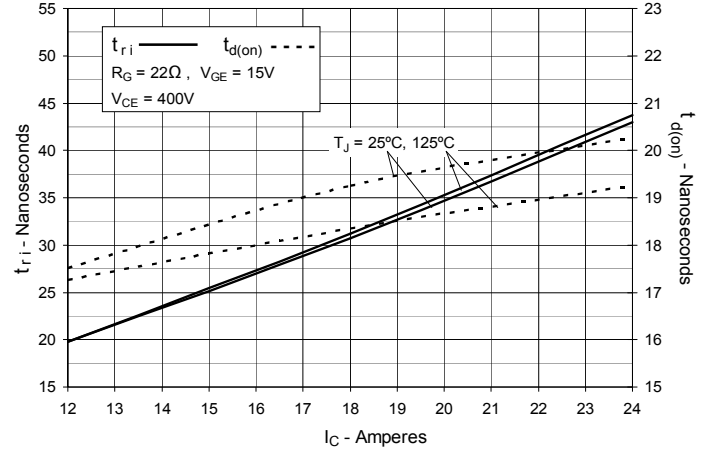
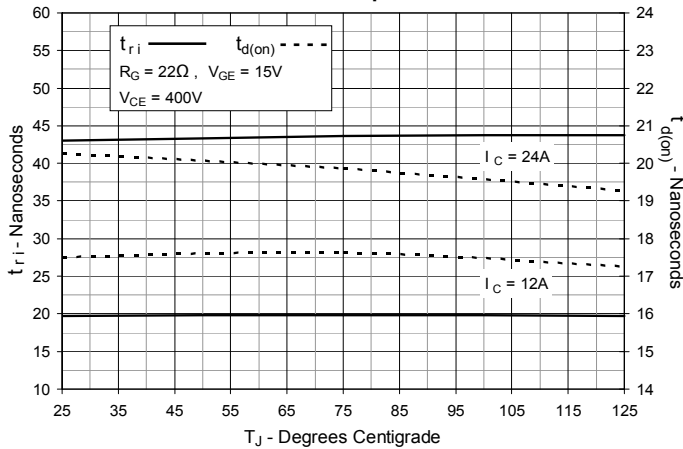


Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А